

DATA SHEET

HGPRDT007A

ALPSALPINE ALPSALPINE CO., LTD.

HEAD OFFICE
1-7, YUKIGAYA-OTSUKA-MACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501, JAPAN
PHONE +81(3)3726-1211 FAX +81(3)3728-1741
NAGAOKA PLANT
1-3-5, HIGASHITAKAMI-MACHI, NAGAOKA-CITY, NIIGATA-PREF, 940-0006, JAPAN
PHONE +81 258-24-4111 FAX +81 258-24-4110

This specification is subject to change without notice.

Confidential

List of Contents

1	製品説明 Product Description	3
1.1	概要 Overview	3
1.2	ターゲットアプリケーション Target Applications	3
2	機能説明 Functional Description	4
2.1	ピン配置 Pin Configuration	4
2.2	ピン機能 Pin Description	4
2.3	ブロックダイアグラム Block Diagram	4
3	仕様 Specifications	5
3.1	アプリケーション回路 Application Circuit	5
3.2	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings	5
3.3	推奨動作条件 Recommended Operating Conditions	6
3.4	基本特性 Basic Characteristics	6
3.5	磁気特性 Magnetic Characteristics	7
4	パッケージ情報 Package Information	8
4.1	外形図 Package Outline	8
4.2	フットプリント Footprint	8
4.3	チップ/パッケージ間距離 Distance between Chip and Package	9
4.4	捺印 Package Marking	9
4.5	構造 Structure	10
5	梱包仕様 Packing Specifications	11
5.1	梱包情報 Packing Information	11
5.2	国内向け 梱包形態 Packing for Japan	12
5.3	海外向け 梱包形態 Packing for Overseas	12
5.4	推奨保管条件 Recommended storage condition	12
5.5	梱包箱 段積み規定 Stacking height of carton	12
5.6	最小発注単位 MOQ	12
6	製品取り扱い時の注意 Precautions When Handling Magnetic Sensor	13
6.1	保管環境 Storage Environment	13
6.2	長期保管 Long-term Storage	13
6.3	静電気 ESD	13
7	法的放棄声明 Legal Disclaimer	14
	付録 Appendix	
A1	図のリスト List of Figures	15
A2	表のリスト List of Tables	15
A3	改定履歴 Revision History	16

1 製品説明 Product Description

1.1 概要 Overview

製品番号 ALPSALPINE Product No.	HGPRDT007A
製品特性 Characteristic	ピッチフリーエンコーダー Pitch Free Encoder
パッケージ Package type	SOT-23 5Pin
電源電圧 Supply Voltage	3.0 to 30 V
電源消費電流 Supply Current	1.6mA
インターフェース Interface	オープンドレイン Open Drain Output
温度 Temperature	-40 to 140 deg.C



図1/Figure 1-1 外観 Image of HGPRDT007A in the SOT-23-5 Package

1.2 対象製品 Target Applications

車載 Automotive
産業機械 Industrial
ビルディングオートメーション Building Automation
オフィスオートメーション Office Automation
家電機器 Home Appliance

2 機能説明 Functional Description

2.1 ピン配置 Pin Configuration

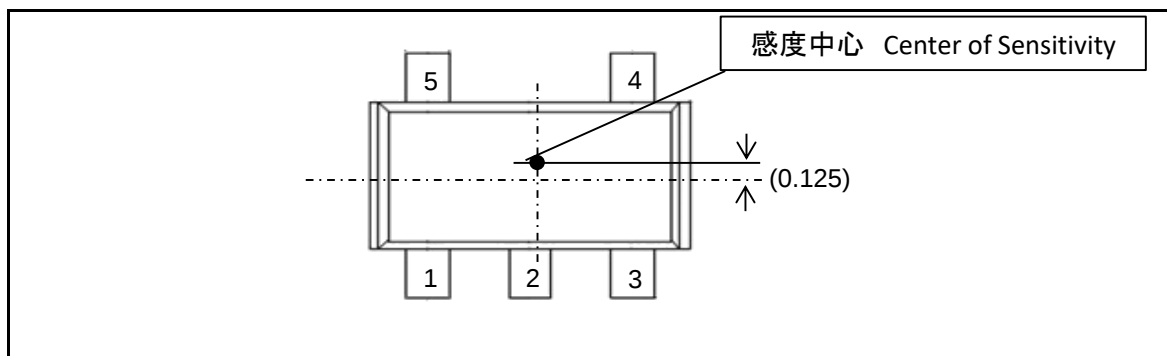


図2-1/Figure 2-1 ピン配置と感度中心 Pin Configuration and Center of Sensitive Area

2.2 ピン機能 Pin Description

表2-1/Table2-1 ピン機能 Pin Description

Pin No.	記号 Symbol	機能 Function
1	OUT2	出力 2 Output2
2	GND	アース Ground
3	NC	未接続 No Connection
4	VDD	電圧供給 Supply voltage
5	OUT1	出力 1 Output1

2.3 ブロックダイアグラム Block Diagram

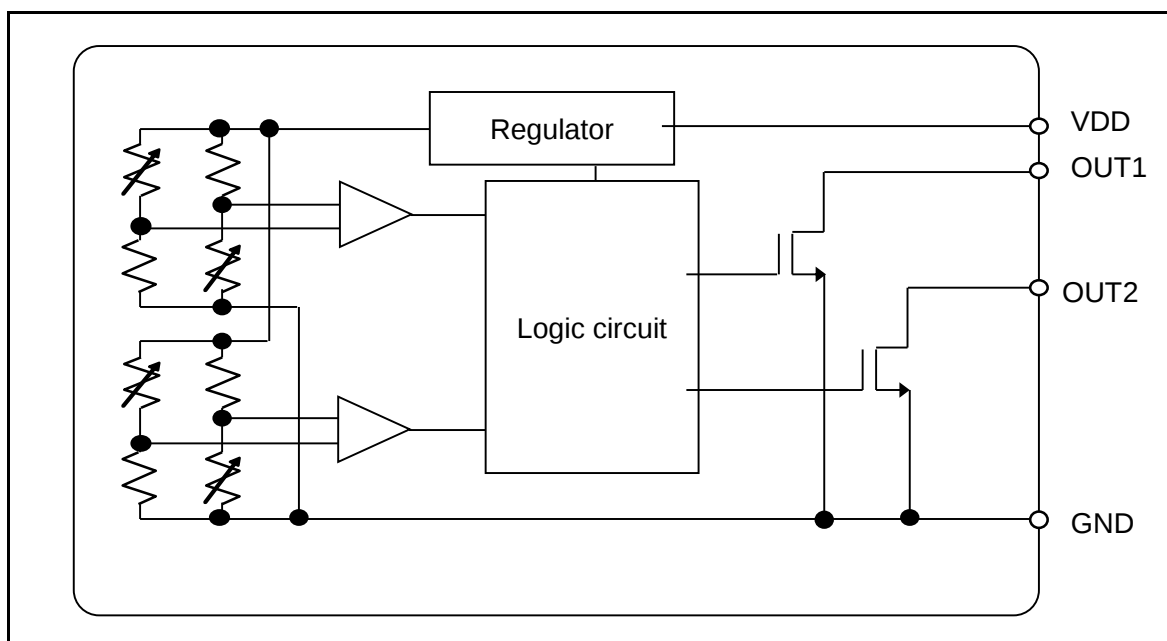


図2-2/Figure 2-2 機能図 Functional Block Diagram

3 仕様 Specifications

3.1 アプリケーション回路 Application Circuit

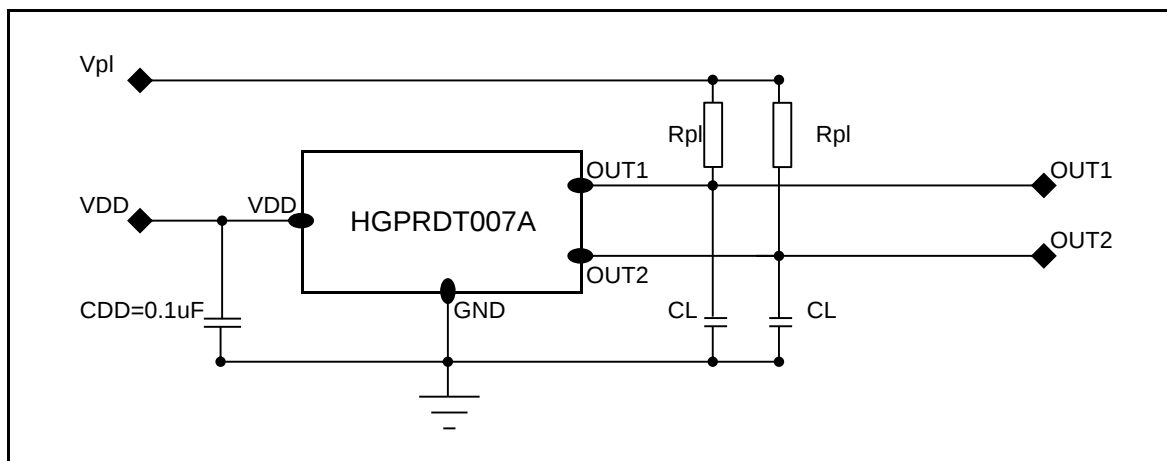


図3-1/Figure 3-1 アプリケーション回路例 Application Circuit Example

3.2 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

表3-1/Table3-1 絶対最大定格項目 Absolute Maximum Rating Parameters

Parameter	Symbol	Values			単位 Unit	Note
		Min.	Typ.	Max.		
Supply Voltage	VDD	-0.3	-	30	V	
Pull-up Voltage	Vpl	-0.3	-	30	V	
Output Current	Isink	-	-	30	mA	
Operating Temperature	Top	-40	-	125	deg.C	VDD =30V
		-40	-	140	deg.C	VDD =9V
Storage Temperature	Tst	-40	-	150	deg.C	
Magnetic Field	Hmax	-	-	200	mT	

[注記 note]

最大定格とは、たとえ瞬間的であっても超えてはならない値であり、この値を超えた場合、故障・破壊の可能性があります。

The maximum rating is the value that must not be exceeded it even if it is momentary. There is a possibility of the breakdown and/or destruction when this value is exceeded.

最大定格内の使用であっても高負荷(高温および高電圧印加／大電流駆動etc.)での連続使用は製品の信頼性を低下させる恐れがあります。

Even if it is use within the maximum rating, continuous use on a high stress (high temperature and high superimposed voltage/large current drive, etc.) might spoil the product reliability.

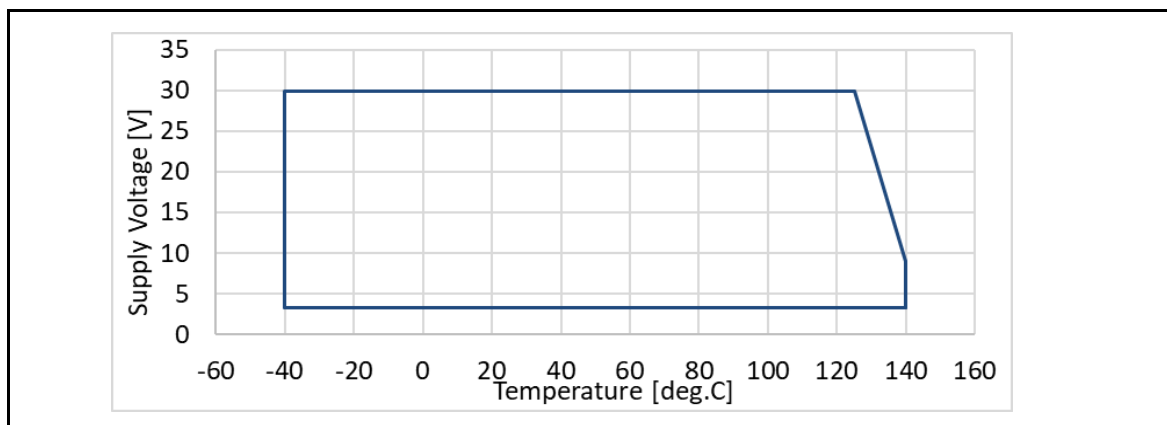


Figure 3-2 Operating Range about Supply Voltage and Temperature

3.3 Recommended Operating Conditions 推奨動作条件

Table3-2 Recommended Operating Conditions Parameters

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note
		Min.	Typ.	Max.		
Supply Voltage	VDD	3	12	30	V	
Pull-up Voltage	Vpl	3	5	30	V	
Output Current	Isink	-	-	10	mA	
Pull-up Resistance	Rpl	3	3.3	30	kOhm	
Load Capacitance	CL	10	30	1000	pF	
Bypass capacitor	CDD	0.1	-	-	μF	Required
Magnetic Field	Hop	5	-	60	mT	Horizontal field

3.4 Basic Characteristics 基本特性

Table3-3 General Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note
		Min.	Typ.	Max.		
Supply Current	IDD	-	1.6	2.5	mA	
Output Saturation Voltage	Vsat	-	-	0.4	V	VDD=12V Isink=10mA
Output Voltage	Vout	VOH	Vpl-0.1	-	V	"Hi" Level
		VOL	-	Vsat	V	"Lo" Level
Duty Ratio	D	40	50	60	%	see Fig.3-2
Phase Difference	Pdiff	75	90	105	deg.	see Fig.3-2
Max. Output Frequency	fp	-	150	-	kHz	Continuous Drive
Power on Time	tpon	-	-	64	μ sec	

[note]

Unless otherwise specified, measurement condition is as follows.

VDD=12V, Vpl=5V, Rpl=3.3kΩ, CL=30pF, T=25deg.C with application circuit described in Figure3-3.

A magnet with 2 poles shall be rotated ideally on the top of sensor package.

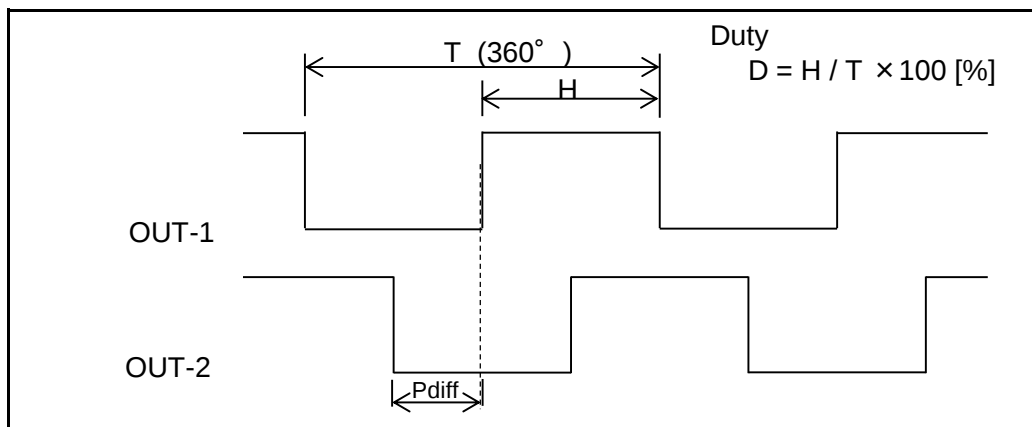


Figure 3-3 Duty and Phase Difference

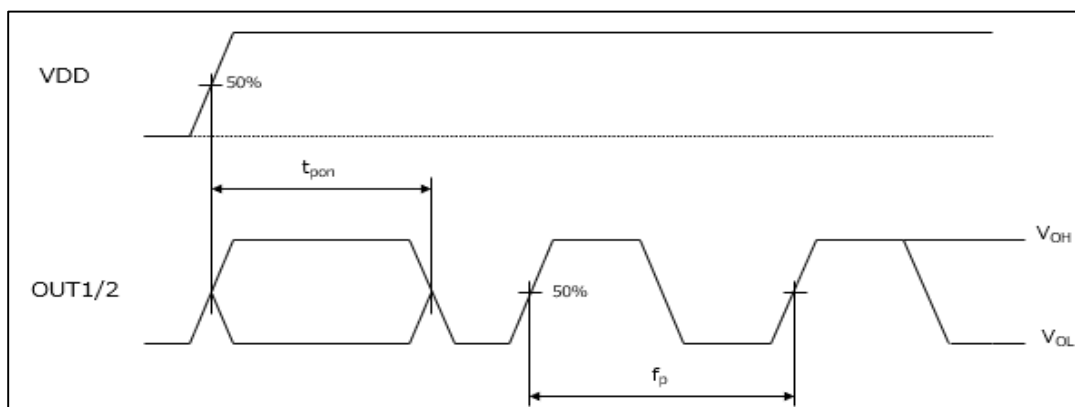


Figure 3-4 Timing Chart

3.5 Magnetic Characteristics 磁気特性

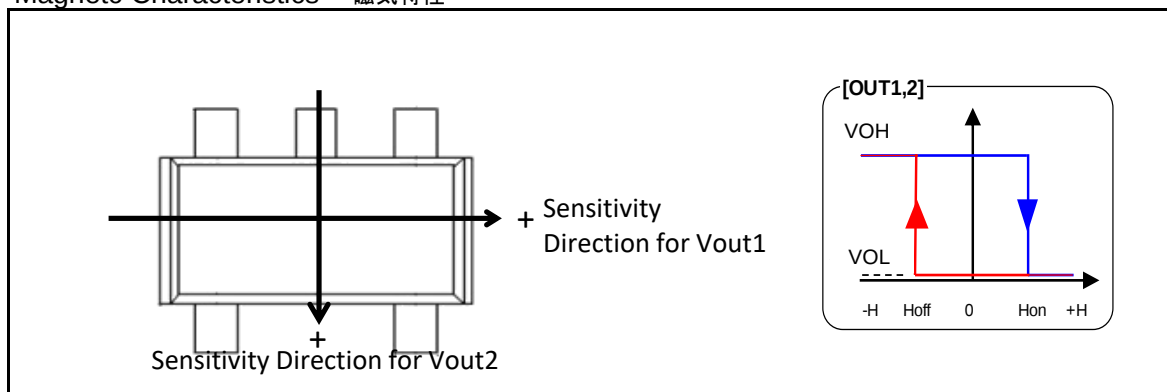


Figure 3-5 Definition of Sensitivity Direction

Table3-4 Operating Magnetic Field

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note
		Min.	Typ.	Max.		
Operating Magnetic Field	Hon	-	0.8	(1.6)	mT	25deg.C
	Hoff	(-1.6)	-0.8	-	mT	
	Hhys	-	1.6	-	mT	

[note]

In case of applying magnetic field only sensor sensitivity direction for each

4 Package Information パッケージ情報

4.1 Package Outline 外形図

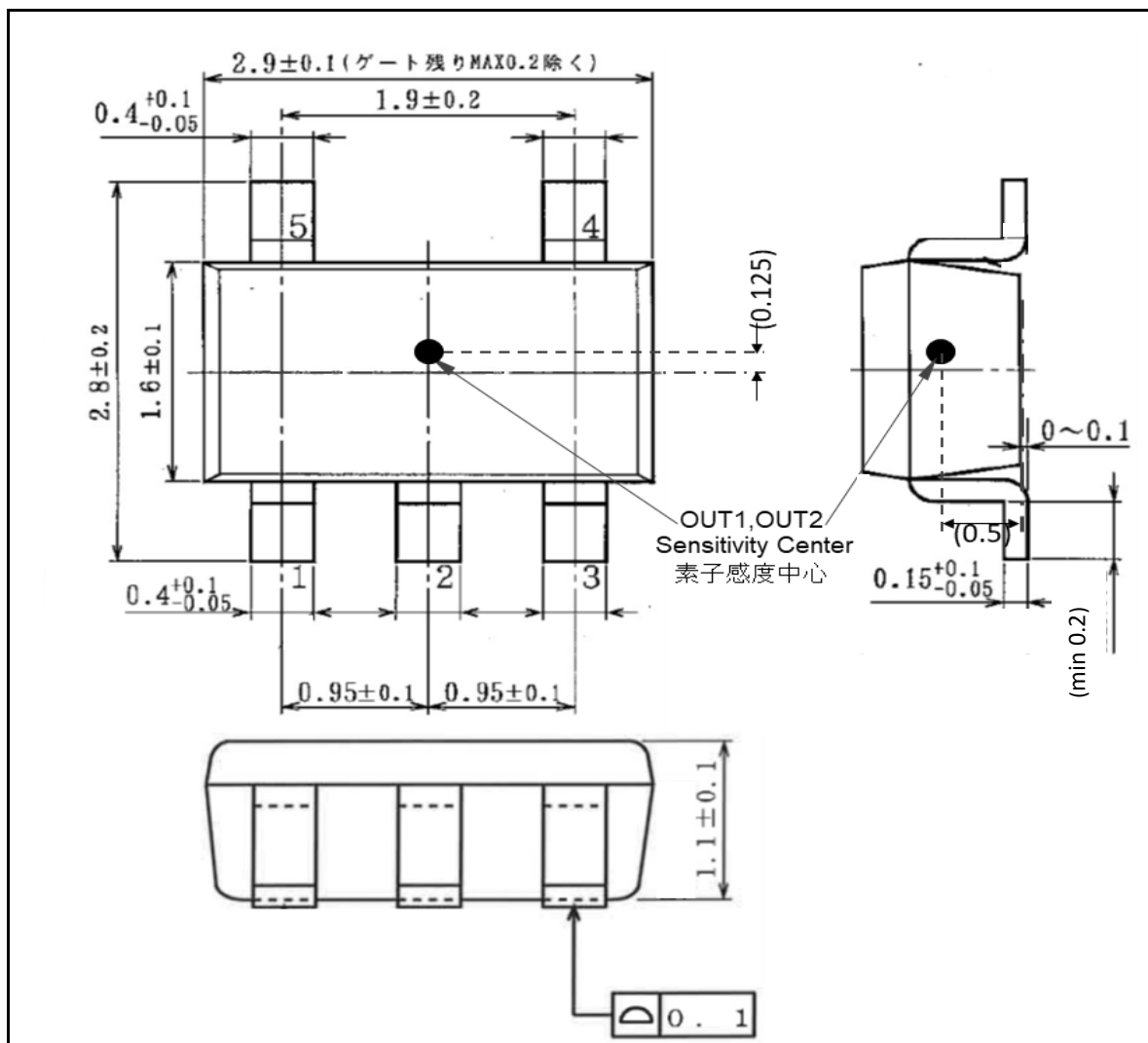


Figure 4-1 Package Outline (All dimensions in mm)

4.2 Footprint フットプリント

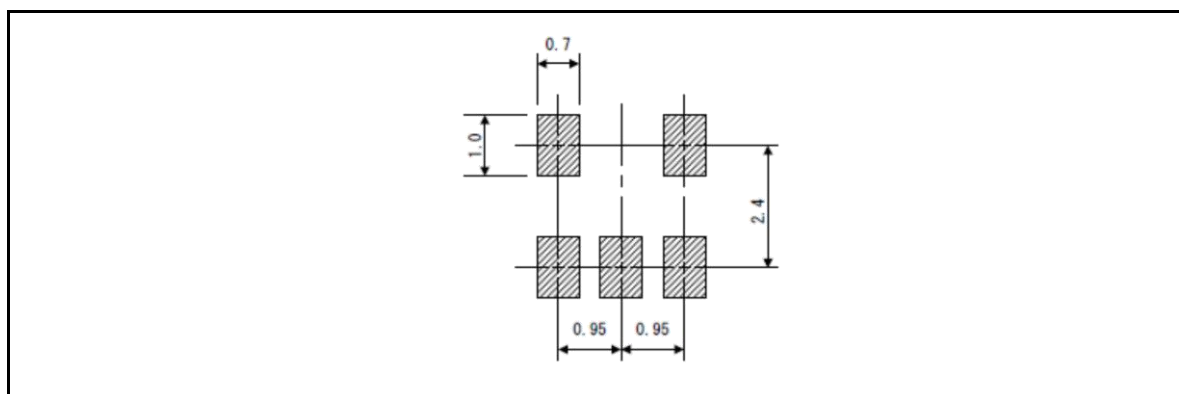


Figure 4-2 Footprint

4.3 Distance between Chip and Package チップ/パッケージ間距離

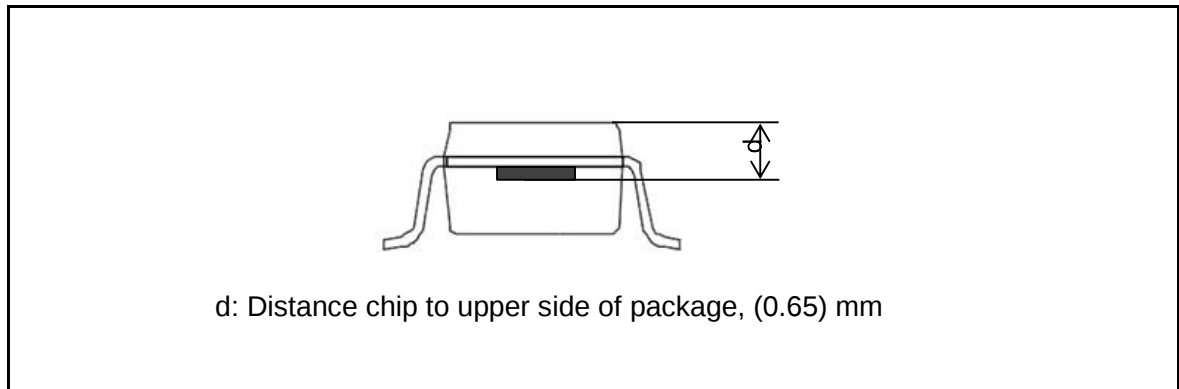


Figure 4-3 Distance between chip and package

4.4 Package Marking 捺印

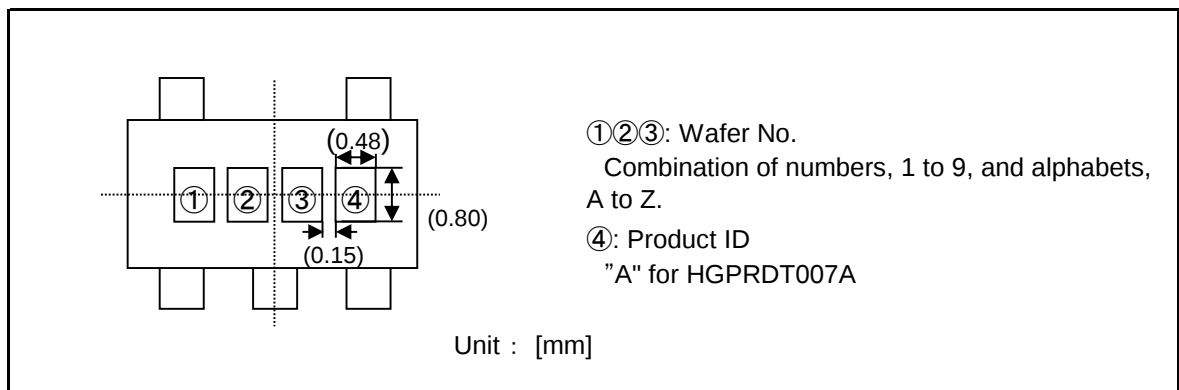


Figure 4-4 Marking of HGPRDT007A

4.5 Structure 構造

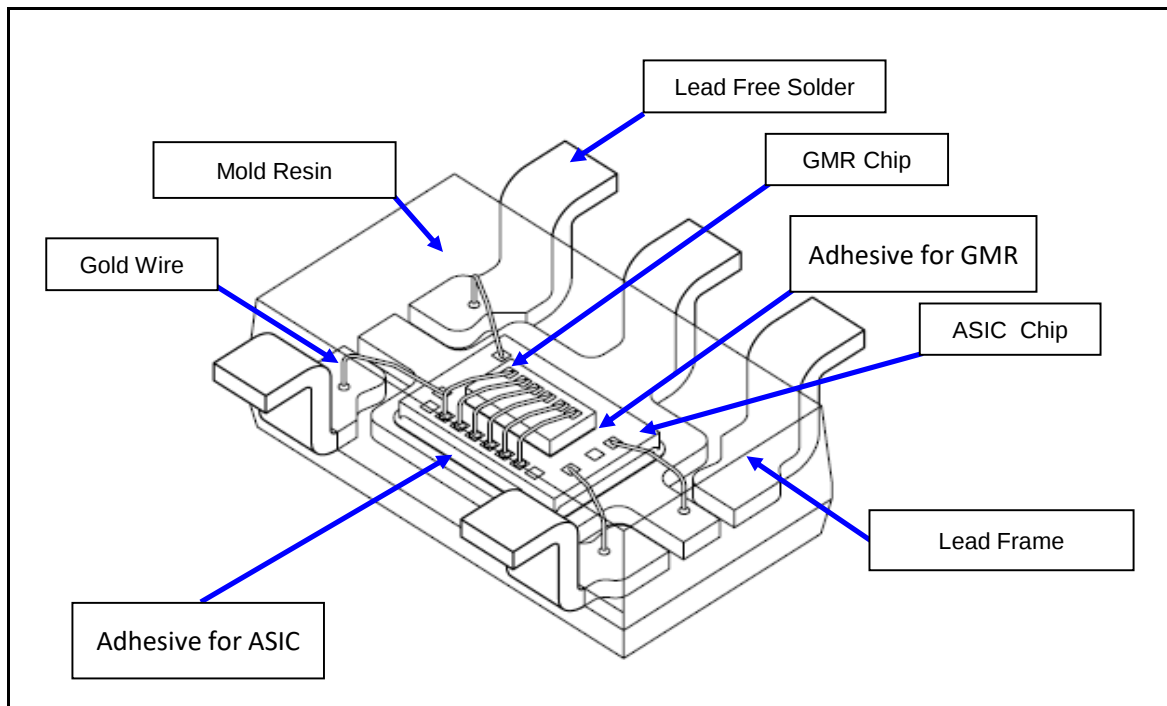


Figure 4-5 Internal Structure

Table 4-1 Components

Process	Parts Name	Materials
Die Mount	GMR Chip	Si
	ASIC Chip	Si
	Adhesive for GMR Die Bonding	Die Attach Film
	Adhesive for ASIC Die Bonding	Silver Paste
	Lead Frame	Cu-Plating
Wire Bonding	Gold Wire	Au
Molding	Mold Resin	Epoxy Resin
Terminal Plating	Outer Terminal Plating	Sn

5 Packing Specifications 梱包仕様

5.1 Packing Information

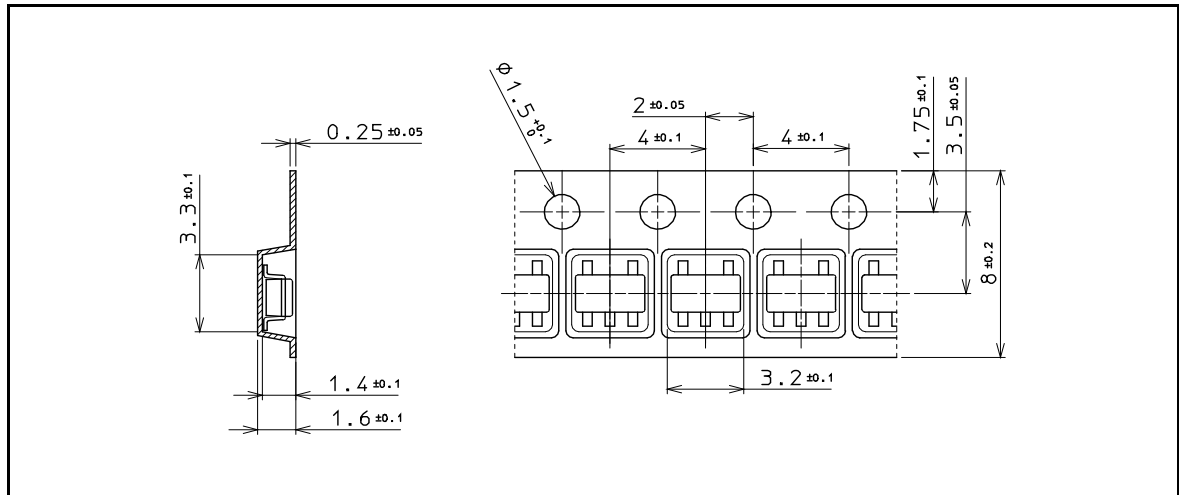


Figure 5-1 Packing of the HGPRDT007A in a tape

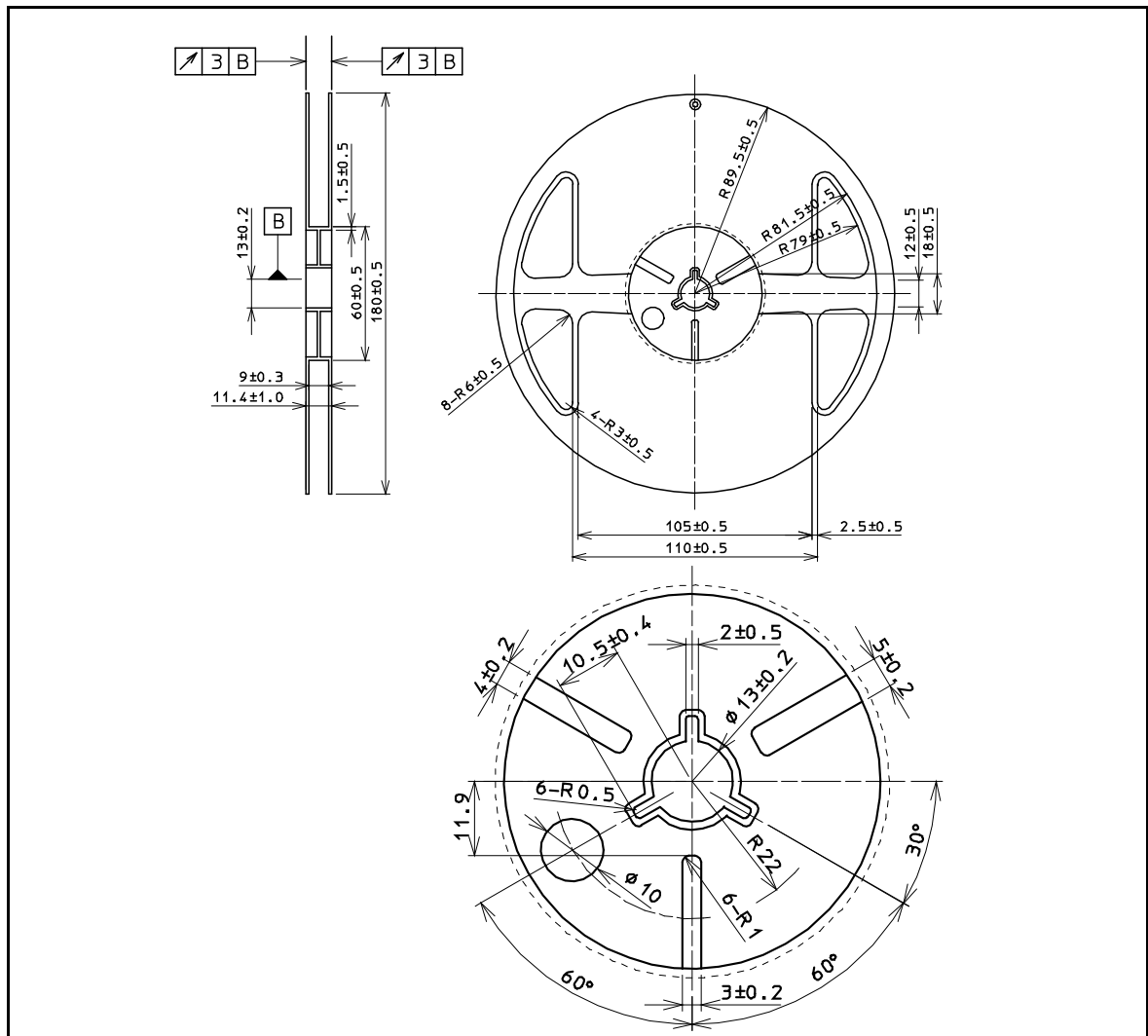


Figure 5-2 Reel Dimensions

5-2 梱包形態 (国内向け) Packing for Japan

- ①.本製品はテーピング包装(3,000個/リール)にて納入します。
This product is delivered by the taping wrapping (3,000 pcs/reel).
- ②.本製品は防湿梱包なしで納入します。
This product is delivered by a non damp-proof packing.
- ③.各リールには、バーコードラベルを貼付します。
The barcode label is put on each reel.
- ④.箱には、リール1個を収納します。(3,000pcs入り/箱)
1 reel stored in the carton box. (carton/with 3,000pcs)
- ⑤.本梱包は、日本国内の出荷に適用する
This packing form is adopted to the shipment in Japan

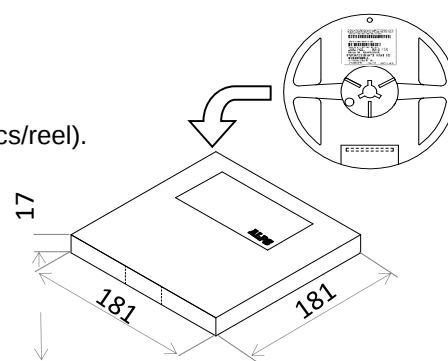


Figure 5-3 Packing for Japan

5-3. 梱包形態 (海外向け) Packing for Overseas

- ①.本製品はテーピング包装(3,000個/リール)にて納入します。
This product is packed by tape wrapping (3,000 pcs/reel).
- ②.各リールには、バーコードラベルを貼付します。
The barcode label is put on each reel.
- ③.1リールを1Bagに収納します。
One reel is stored in one Bag.
- ④.箱には、Bagに収納したリール最大15個を収納します。(max. 45,000pcs入り/箱)
15 bags are put in 1 carton (max. 45,000pcs/carton)
- ⑤.箱の上下には、クッションを収納します。
The cushion is stored in the top and bottom of the carton.
- ⑥.本梱包は、海外向けの出荷に適用する
This packing form is adopted to the shipment to overseas.

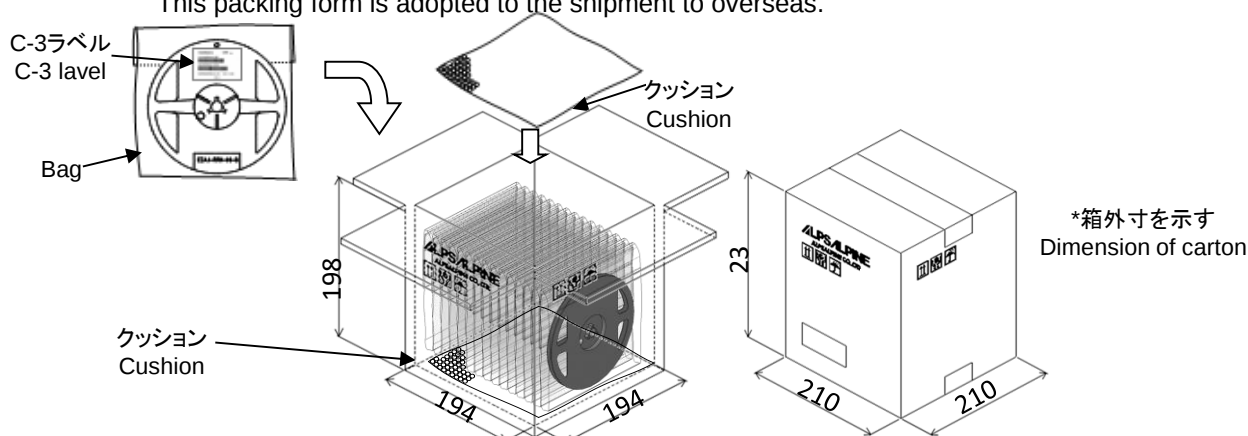


Figure 5-4 Packing for Overseas

5-4. 推奨保管条件 Recommended storage condition

30°C- 85%以下 1年以内 30°C- 85%, less than 1year

5-5 梱包箱 段積み規定 Stacking height of carton

- ・Shipment to Japan : 10段max とする Maximum 10cartons
- ・Shipment to Overseas : 5段max とする Maximum 5cartons

5-6 最小発注単位 MOQ

- ・3,000 個/リール 単位 3,000 pcs/reel at Units

6 Precautions When Handling Magnetic Sensor 製品取り扱い時の注意

6.1 Storage Environment 保管環境

Products should be stored at an appropriate temperature and humidity (Recommended storage condition). Keep products away from chlorine and corrosive gas. There is a thing that influences product features when keeping it in an improper environment.

適切な温度・湿度環境(推奨保管条件)で保管していただけるようお願いいたします。また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。不適切な環境で保管した場合は、製品特性に影響する事があります。

6.2 Long-term Storage 長期保管

Long-term storage may result in poor lead solder ability and degraded electrical performance even under proper conditions. For those part that stored more than 1 year, solder ability should be checked before use. For storage longer than 1 year, it is recommended to store in nitrogen atmosphere. Oxygen in atmosphere oxidant leads of products and lead solder ability get worse.

適切な保管環境でも長期に保管した場合は、リード端子の半田付け性が悪くなったり、電気特性が不良になる場合がありますので、長期保管した場合は、半田付け性や電気特性をご確認の上、ご使用下さい。保管が長期(1年以上)に及ぶ場合は、窒素雰囲気中での保管をお勧めします。大気中で保管されますと、大気中の酸素により素子のリード部分が酸化され、リード端子の半田付け性が悪くなります。

6.3 ESD 静電気ESD

Every products has built in ESD protect circuit, however it may break if over ESD applied to this circuit. Please take measure for ESD when handle the products. Conducted container is recommended for product conveyance and packing instead of plastic container. Please connect ground line and use non high voltage leakage, when using soldering iron or external measurement circuit.

全ての端子に接続されたICについて静電気保護回路を内蔵していますが、その能力を超える静電気が加わった場合には破壊されることがありますので、製品を取り扱う場合には十分な静電気対策を実施してください。包装・運搬容器はプラスチック製を極力避け、導電容器をご使用ください。また製品のハンドリングについても十分に考慮してください。(リストストラップの使用等)はんだごてや測定回路などは高電圧リークのないものを、必ずアースを取ってご使用ください。

7. LEGAL DISCLAIMER

1. 国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

2. 軍사용途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。
また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当製品を一切供給しないでください。

Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

3. 当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。
したがって、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。

上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use.

With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

4. 車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。

Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative.

Appendix

A1 List of Figures 図のリスト

Figure 1-1	Image of HGPRDT007A in the SOT-23-5 Package	3
Figure 2-1	Pin Configuration and Center of Sensitive Area	4
Figure 2-2	Functional Block Diagram	4
Figure 3-1	Application Circuit Example	5
Figure 3-2	Operating Range about Supply Voltage and Temperature	6
Figure 3-3	Duty and Phase Difference	7
Figure 3-4	Timing Chart	7
Figure 3-5	Definition of Sensitivity Direction	7
Figure 4-1	Package Outline (All dimensions in mm)	8
Figure 4-2	Footprint	8
Figure 4-3	Distance between chip and package	9
Figure 4-4	Marking of HGPRDT007A	9
Figure 4-5	Internal Structure	10
Figure 5-1	Packing of the HGPRDT007A in a tape	11
Figure 5-2	Reel Dimensions	11
Figure 5-3	Packing for Japan	12
Figure 5-4	Packing for Overseas	12

A2 List of Tables 表のリスト

Table2-1	Pin Description	4
Table3-1	Absolute Maximum Rating Parameters	5
Table3-2	Recommended Operating Conditions Parameters	6
Table3-3	General Electrical Characteristics	6
Table3-4	Operating Magnetic Field	7
Table 4-1	Components	10

Appendix

A3 Document Revision History 改定履歴

Datasheet Rev.	Date	Note
00	Nov.18, 2021	Preliminary
01	Apr.21, 2022	add Timing Chart
02	Oct.27, 2022	Modify a drawing
03	Feb.28, 2023	Modify a drawing、eliminate "Preliminary"
04	Sep.01, 2023	Modify a drawing
05	Nov.28, 2023	Modify a drawing
06	Feb.22, 2024	Modify a drawing